

יום עיון מקצועי בנושא: מחקר ופיתוח לתהליכי עיבוד שבבי

יום חמישין | 18.09.2025

לשכת המהנדסים
האדריכלים והאקדמאים
במקצועות הטכנולוגיים
בישראל

AEAI

רונן קומריאן – יו"ר ענף עיבוד שבבי -דברי פתיחה

09:00-09:10

שמוליק סבן, PAS – בקרת מידות במערכות CMM

09:10-09:50

דר' זיו ברנד, המכללה להנדסה ב"ש -פיתוח טכנולוגיות אקטיביות להפחתת רעידות ,
בתהליכי עיבוד שבבי

09:50-10:30

הפסקת קפה

10:30-10:50

שמעון אמבר, סימטרון-גיבס – פתרונות וחידושים באמצעות בינה מלאכותית בעולם העיבוד השבבי

10:50-11:30

צחי אשכנזי, ישקר – כלים מתקדמים לעיבוד

11:30-12:10

אורן הרפז, קוליברי – חידושים בכרסום במהירות סיבוב גבוהות עם ספינדלים מודפסים

12:10-12:50

ארוחת צהרים

12:50-13:40

דוד פרייב – בינה מלכותית AI בעיבוד שבבי ממוחשב

13:40-14:20

ליבת קדוביץ – ניתוח הצ'אטר בעיבוד שבבי – מאפיינים, השלכות ופתרונות יישומייםמנחה: דר' זיו
ברנד – המכללה להנדסה SCE ב"ש

14:20-15:00